



文本复制检测报告单(商洁) Nº:ADBD2014R 2014042918481620140429195642501141362802 检测时间: 2014-04-29 19:56:42 检测文献: CDU874551878 作者: 检测范围: 中国学术期刊网络出版总库 中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库 中国重要会议论文全文数据库 中国重要报纸全文数据库 中国专利全文数据库 互联网资源 英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等) 优先出版文献库 互联网文档资源 个人比对库 时间范围: 1900-01-01至2014-04-29 总文字复制比: 21.3% 🚮 去除引用文献复制比: 21.3% 🕻 去除本人已发表文献复制比: 21.3% 🚇 单篇最大文字复制比: 20.6% (考虑温度对漏电流功耗影响的MPSoC结构级热分析方法) 重复字数: [7556] [35442] 总字数: 单篇最大重复字数: [7303] 总段落数: [4] 前部重合字数: [1491] 疑似段落最大重合字数: [4748] 疑似段落数:[3] 后部重合字数: [6065] 疑似段落最小重合字数: [1317] 跨语言检测结果: -指标: 🖸 剽窃观点 ■ 自我剽窃 ■ 一稿多投 ■ 过度引用 ■ 整体剽窃 ■ 重复发表 ● 剽窃文字表述 脚注与尾注: 0 13.8% (1491) <u>CDU874551878 第1部分</u> (总10782字) 13.5% (1317) <u>CDU874551878 第2部分</u>(总9730字) 45.1% (4748) <u>CDU874551878 第3部分</u> (总10536字) 0% (0) CDU874551878_第4部分 (总4394字) 1. CDU874551878_第1部分 总字数: 10782 文字复制比: 13.8% (1491) 1 考虑温度对漏电流功耗影响的MPSoC结构级热分析方法 13.8% 闫佳琪;骆祖莹;唐亮;赵国兴; - 《计算机辅助设计与图形学学报》 - 2013-11-15 是否引证。否 2. CDU874551878_第2部分 总字数: 9730 文字复制比: 13.5% (1317) □ (0) 1 考虑温度对漏电流功耗影响的MPSoC结构级热分析方法 10.9% 闫佳琪;骆祖莹,唐亮;赵国兴; - 《计算机辅助设计与图形学学报》 - 2013-11-15 是否引证: 否 2 可热扩展的三维并行散热集成方法:用于大规模并行计算的片上系统关键技术 1.4% 骆祖莹;韩银和;赵国兴;余先川;周明全; - 《计算机学报》 - 2011-04-15 是否引证: 否 3 电热分析及其对测试的影响 1.4% 骆祖莹; - 《第五届中国测试学术会议论文集》 - 2008-05-01 是否引证: 否 4 <u>离散GM(1,1)模型与灰色预测模型建模机理</u> 0.5% 谢乃明,刘思峰 - 《系统工程理论与实践》 - 2005-01-25 是否引证:否 总字数: 10536 3. CDU874551878 第3部分 文字复制比: 45.1% (4748) 1 考虑温度对漏电流功耗影响的MPSoC结构级热分析方法 45.1% 闫佳琪;骆祖莹;唐亮;赵国兴; - 《计算机辅助设计与图形学学报》 - 2013-11-15 是否引证:否 4. CDU874551878 第4部分 总字数: 4394 **(0)** 文字复制比: 0% (0) 说明: 1.指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的

2.本报告单仅对您所选择比对资源范围内检测结果负责

3.Email: amlc@cnki.net





